

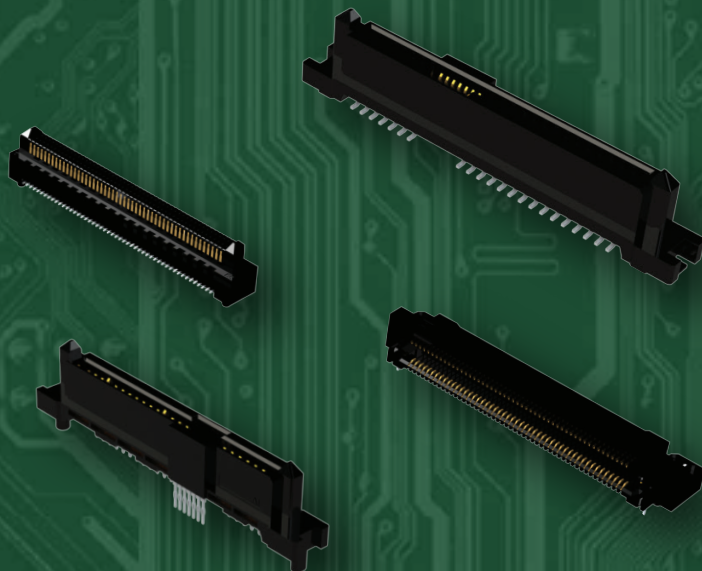


高速卡槽连接器

EDAC的PCIE 3.0和SAS卡槽连接器是一种高速板对板互连解决方案。差分信号传递降低了密集封装中的插入损耗，节省了宝贵的电路板空间。这些细间距连接器广泛用于服务器背板，具有各种方向和端口，可以满足所有设计参数。

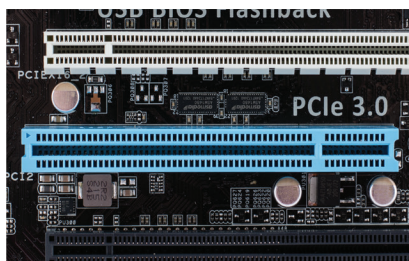
特点

- PCIE 3.0可提供20P-200P
- SAS可提供29P-68P
- 数据传输速度高达21Gbps
- 垂直或直角方向
- SMT或Pressfit压接式
- 兼容SAS 3.0和PCIE 3.0标准



EDAC

www.edac.net

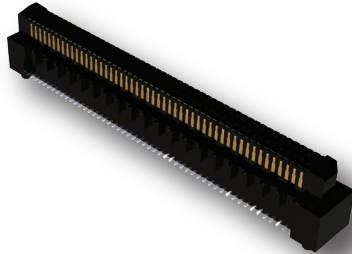
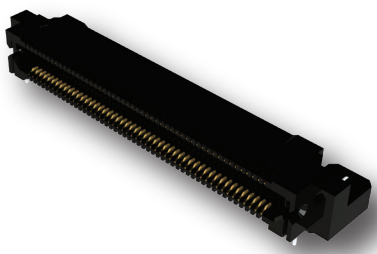
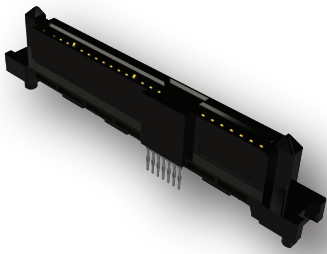


高速卡槽连接器

系列	间距	触点	触头类型	高温绝缘	闭锁	数据传输速率	方向
PCIE 3.0							
370	0.8mm	20-200	通孔	是	否	21 Gbps	垂直
371	0.8mm	100-180	SMT	是	是	21 Gbps	垂直
472	0.8mm	100-150	SMT	是	是	19 Gbps	垂直
473	0.8mm	100-150	SMT	是	是	19 Gbps	直角
SAS							
270	1.27/0.8mm	29	SMT	是	否	16 Gbps	直角
271	1.27/0.8mm	68	SMT	是	否	16 Gbps	垂直
272	1.27/0.8mm	29	压接	是	否	16 Gbps	垂直
273	1.27/0.8mm	29	SMT	是	否	16 Gbps	垂直



高速连接器用于固态数据基础设施
完全符合SAS 3.0和PCIE 3.0要求



获取更多信息
www.edac.net

